

【27卒】夏季インターンシップ 2025

組込みソフトウェア開発

応募締切 7/06(日) ~
最終応募締切 8/17(日)

A : MESHでIoTを作ってみよう！



・7/28(月)～8/01(金)
 ・8/04(月)～8/08(金)
 ・8/25(月)～8/29(金)
 ・9/01(月)～9/05(金)

各回
30名B : Raspberry Pi(ラズパイ)で
LED、モータやセンサを自在に操ろう！

・9/08(月)～9/12(金)

半導体設計

応募締切 7/21(月)

A : アナログ回路設計



・8/25(月)～8/29(金)
 ・9/01(月)～9/05(金)

各回
4名

B : アナログ入門 (電子ピアノ)

・8/18(月)～8/19(火)

各回
12名

C : ロジック回路設計 (上級1)

・9/01(月)～9/05(金)

各回
4名

D : ロジック回路設計 (上級2)

・8/25(月)～8/29(金)
 ・9/08(月)～9/12(金)

各回
4名

E : ロジック回路設計 (中級)

・8/25(月)～8/29(金)
 ・9/08(月)～9/12(金)

各回
4名

F : ロジック回路設計 (初級)

・8/18(月)～8/20(水)

各回
4名

G : ロジック入門 (キッチンタイマー)

・9/08(月)～9/09(火)

各回
12名

H : レイアウト設計

・8/25(月)～8/26(火)
 ・9/01(月)～9/02(火)

各回
8名

I : 半導体製造におけるデータ分析

・9/04(木)～9/05(金)
 ・9/11(木)～9/12(金)

各回
8名

※記載内容は変更となる場合がございます。
 マイナビ2027 マイページ2027



まずは、マイナビからエントリーしてください！

問い合わせ先 : 東芝情報システム株式会社 インターンシップ担当

TEL : 044-210-6215 Mail : TJsaio@ml.toshiba.co.jp